MANUFACTURE OF SILICON FOR SEMICONDUCTOR ELEMENT

Publication number: JP56088819 (A)

Publication date:

1981-07-18

Inventor(s):

FUUBERUTO AURITSUHI; YOOZEFU GURAAPUMAIYAA

Applicant(s):

SIEMENS AG

Classification: - international:

C01B33/02; C01B33/025; C03B20/00; C03C3/06; H01L21/02; H01L21/208; H01L31/04; C01B33/00; C03B20/00; C03C3/06;

H01L21/02; H01L31/04; (IPC1-7): C01B33/02; H01L21/02;

H01L21/22; H01L31/04

- European:

C01B33/025; C03C3/06B Application number: JP19800156736 19801107

Priority number(s): DE19792945141 19791108

Abstract not available for JP 56088819 (A)

Abstract of corresponding document: EP 0029157 (A1)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen von hochreinem Silizium aus Quarzsand. Dabei wird der Quarzsand zunächst mittels geeigneter Zuschläge in die Glasphase übergeführt und durch Tempern eine Phasentrennung in eine SiO2-reiche und eine, die Verunreinigungen enthaltende weiche Phase durchgeführt. Nach dem Auslaugen dieser weichen Phase durch Behandlung mit einer Säure wird abschliessend der so gewonnene poröse Glaskörper im Lichtbogen mit Kohlenstoff zu Silizium reduziert. Eine besondere Ausgestaltung dieses Verfahrens ist die Überführung der Glasphase in eine Glasfaserstruktur vor dem Temperprozess. Durch das Verfahren kann auf billige Weise Silizium für Solarzellen gewonnen werden. Der Verunreinigungspegel für Bor und für die Verunreinigungen: Eisen, Kupfer und Chrom liegt unter 1 ppm.

Data supplied from the **esp@cenet** database — Worldwide

JP63046005 (B)

JP1506633 (C)

国 EP0029157 (A1)

网 EP0029157 (B1)

DE2945141 (A1)

more >>

19 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭56-88819

 f)Int. Cl.³
 C 01 B 33/02
 H 01 L 21/02 21/22

識別記号

庁内整理番号 6765—4G 6851—5F 6851—5F 6824—5F

❸公開 昭和56年(1981)7月18日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

匈半導体素子用シリコンの製造方法

31/04

②特

願 昭55—156736

@出

類 昭55(1980)11月7日

優先権主張

②1979年11月8日③西ドイッ
(DE)③P2945141.0

②発 明 者

フーベルト・アウリツヒ ドイツ連邦共和国ミユンヘン80 シユワルツシユトラーセ 3 砂発 明 者 ヨーゼフ・グラープマイヤー

ドイツ連邦共和国ベルク・アム

ゼーフエルト17

⑩出 願 人 シーメンス・アクチエンゲゼル シヤフト

ドイツ連邦共和国ベルリン及ミ

ユンヘン(番地なし)

個代 理 人 弁理士 富村潔

明 細 書

- 1. 発明の名称 半導体素于用シリコンの製造 方法
- 2. 特許請求の範囲
 - 1) 原材料として石英砂を用いて一ク中での二 管化シリコンの複元によつてシリコンを得る 方法において、
 - a) 石英砂を適当た敏剤を用いて融解によってガラス相に変換し、
 - b) 得られたガラスの焼なましによつて SiO₂ に富む相と不純物を含み対応した触剤から 形成される(繋い)相とに相分震を行い、
 - c) 不純物を含む相を酸および(または)アルカリ処理によつてガラス体から除去し、
 - d) 多孔質の SiO₂ ガラス体をアーク中で炭素または炭素を含む化合物によりシリコンに混元する

ことを特徴とする半導体業子用シリコンの製 直方法。

- 2) 石英砂を適応した触剤と触解することによって得られたガラス相を焼なましの前に 100 μm(±5%)より小さい厚さの繊維、帯または特権をに変換することを特徴とする特許 請求の範囲第1項記載の製造方法。
- 8) 触剤として酸化ホウ素およびアルカリ炭酸 塩またはアルカリ酸化物を用いるととを特徴 とする特許請求の範囲第1項または第2項記 載の製造方法。
- 4) アルカリ炭酸塩としてソーダ(Na₂CO₃)を用いることを特徴とする特許額求の範囲第 3 項記載の製造方法。
- 5) SiO2含有低が55ないし70重暖パーセントのガラスを生ずるように破剤の分量を腐整することを特徴とする特許講求の範囲第1項ないし第4項のいずれかに記載の製造方法。
- 6) ガラス般体を1200ないし1400でに おいて生成することを特徴とする特許額求の 範囲*1項ないし第5項のいずれかに記載の

特開昭56- 88819(2)

製造方法。

- 7) ガラス生成の際に五機化リンを添加することを特徴とする特許請求の範囲第1項ないし 第8項のいずれかに配載の製造方法。
- 8) ガラス生成の際に融体に黒鉛または他の炭 集合有化合物を添加することを特徴とする特 許請求の範囲第1項ないし第7項のいずれか に記載の製造方法。
- 9) 焼たまし工程を500たいし700℃の温 度で少くとも5時間実施することを特徴とす る特許請求の範囲第1項ないし第8項のいず れかに記載の製造方法。
- 10) 90ないし100で、特に97でにおいて少くとも20時間にわたつて8規定の所譲による競処理を行うことを特徴とする特許請求の範囲第1項ないし第9項のいずれかに記載の製造方法。
- 1i) 機で処理されたガラス体を希釈アルカリによる別の受出工程にゆだねるととを特徴とす

いし第15項のいずれかに記載の製造方法。

8. 発明の詳細な説明

本発明は原材料として石英砂を用い、電弧中における二酸化シリコンの展元によつて半導体素 子、特に太陽電池に用いることのできるシリコン の製造方法に関する。

半導体工業において知られているシリコンの工 築的な適用範囲はその原材料の純度によつて限定 されている。間知のようにいわゆる工業用シリコ ン(98%)は石英砂と炭素とからアーク中でつ くられるが、主な不純物として鉄、ホウ素および リンを含む。特にホウ素およびリン元素は、得ら れたシリコンから半導体素子を危らなければなら ないときには、これらの元素が半導体材料の導電 特性に決定的な影響を与えるから着しく障碍とな る。

半導体に用いるためにアーク中における SiO₂ の 対元による高純度シリコンの製造に対してはそれ 故小さい不能物水準を持つた石茶砂が原料物質と る特許請求の範囲第10項記載の製造方法。

- 12) 酸および(または)アルカリで処理された ガラス体を無隔水で洗浄し、150℃におい で乾燥することを特徴とする特許額束の範囲 第10項または第11項配載の製造方法。
- 18) ガラス繊維、ガラス帯またはガラス筋を 60 ないし 3 0 0 0 m/m の速度で酸体から押出 すことを特徴とする特許請求の範囲第2項な いし第12項のいずれかに記載の製造方法。
- 14) 繊維を 6 0 0 0 m / mの速度をもつノエル 噴出法により生成することを特徴とする特許 精束の範囲第 1 項ないし第 1 2 項のいずれか に記載の製造方法。
- 15) 電弧中での東元の際に炭素含有化合物としてショ糖および(または)デンプンを添加することを特徴とする特許請求の範囲第1項ないし第14項のいずれかに配載の製売方法。
- 16) 太陽電池の基材としてのシリコンを生成することを特徴とする特許額求の範囲第1項な

して必要である。 この必要な純度を持つた石英砂は全世界にわたつてはいるが限定された最で存在するに過ぎず、それ故非常に高価である。 原材料として鉱山で採掘された石英砂を用いるならば、アーク法によつて必要な純度は得られない。

ドイツ連邦共和国特許出願公開第262341 8号明細寿(または米国特許第4097584号 明細書)から、SiO2を炭素によつてナーク中で 深元した後、なお不純物を含むシリコン(98%) を融験状態で水の存在の下で水業または水嚢を含 む化合物によつて処理し、その顧リンは主として 形成されたリン化水嚢の形で飛び、一方ホウ素は 融解シリコンの上に存在する穏の中に簡化ホウ素 として機関し従って容易に分離できるととによっ て半導体用の高純度シリコンを得る製造方法が公 知になつている。との方法はコンパータ中で負圧 で行うのが発ましい。得られたシリコンはホウ素 およびリンについて1ppmより小さい不純物水 準を示す。 本発明は半導体素子の製造に対して直接用いる ことのできる高純度シリコンを得ることを目的と するもので、本発明は次の特徴を有する。すなわ ち、

- a) 石英砂を適当な融剤を用いて融解によつてガラス相に変換し、
- b) 得られたガラスの焼たましによつて SiO2 に 富む相と不純物を含み対応した触剤から形成さ れる(軟い) 相とに相分離を行ない、
- c) 不純物を含む相を酸および(または)アルカ リ処理によつてガラス体から除去し、
- d) 多孔質の SiO₂ ガラス体をアーク中で炭素または炭素を含む化合物によりシリコンに還元する。

ガラス工業(米国特許等 2215089号明細審容 照)でバイコールガラス管の製産の際に同様を方 法で実施され96%のSiO2 と4%のホウ素の組 成を持つ透明をガラス管に導くこの相分離浸出法 は、本発明の思想の発展において、石灰砂を遺応

引抜き工程の後に繊維または落または落を場合によつではそれを分割した後500ないし700 での温度において少くとも5時間焼たます。焼な ましの際にガラス中には相分離が起こり、不純物 (鉄、銅、クロムおよび他の遷移金属)はアルカ りに暮む(数かい)相に築まる(米国特許第36 50721号明細音参照)。

ガラスの根成は、異なる組成の両液相がガラスマトリックスの中に「弧馬」として存在するのではなくて運河系のように豆に連結しているように選ばれなければならぬ。これは、石英ガラスまたは白金製の酸解るつぼ中において、石英砂、砂化ホウ素および炭酸ナトリウム(ソーダ)を1200ないし1400での温度において次の組成をもつナトリウム・ホウケイ酸ガラスに酸解するときに避せられる。その組成は、55ないし10転量パーセントの8iO2、15ないし35転量パーセントの8a2O3、5ないし10転量パーセントのNa2Oである。

特開昭56- 88819(3) した敵剤と融解することによつて得られたガラス 相を銃なましの前に截載、帯または筘構造に変換 することにより改善される。その場合、非常に大 きな妻而禮と小さいがしかし 2 0 ないし 100 am (±5 %)の範囲になければならない統一した直 径あるいは厚さのガラス体の製産が重要である。 本発明の実施例によれば、聴剤として酸化ホウ 楽却よびアルカリ炭酸塩および(または)アルカ り骨化物、特にソーダ(炭酸ナトリウム)を般解 榎中で1200ないし1400℃の福度において石英 砂と共化般解してナトリウム・ホウケイ酸ガラス にし、均一化段階および純化段階の後に融解構の 底に存在するノズルから繊維、箔または帯に例え は700m/sec の速度で押出し、大きな引取り ドラムに巻取るのが望ましい。繊維引抜き工程中、 厳解槽の水準を一定に保つためにガラス酸体は粧 統して補充される。大きなガラス装入量の厳解技 新および高い押出し速度における職稚引抜き工程 の実施は従来技術により公知である。

相分離の終結の後に繊維、ấまたは帯は、不純物を含みNa2O-B2O5 に富む相を検出するために、例えば3規定の硝酸に浸す。90ないし100での範囲で(特に97でが望ましい)実施されるこの工程は繊維、ấまたは帯の直径に応じてそれぞれ24ないし72時間続けられる。機による浸出工程に場合によつては希釈アルカリによる洗浄工程も続けることがでまる。

本発明による相分離法はガラス体の大きな表面 観と小さい厚さにより酸に可溶性の相が極的に除 去され、その結果提出工程の終結後に純粋なSiO₂ からなる多孔質のガラス体が残留し、そのホウ葉 含有量は100 ppm以下に減少している。鉄、銀、 クロムの適度は分光分析的に1 ppm以下であるこ とが得られた。

相分離もしくは浸出工程を促進するために、 $Na_2O-B_2O_3-SiO_2$ ガラスに償かた最の五般化リン(P_2O_5)を融解工程において添加してもよい。 Na_2O の代りに、例えば酸化カリウム (K_2O) 、

防化リチウム (Li₂O)または Na₂O の混合物のよ うな他のアルカリ金属機化物を用いることもでき る。

浸出工程の後に高純度 SiO2 からたるガラス体を蒸溜水で洗浄し、150 でで乾燥し、続いてアーク中で炭素元素(黒鉛)またはショ蘭もしくはデンブンのような炭素を含む化合物によつて啓元する。代りにガラス製産中に既に酸体に黒鉛を添加するととができる。こうして浸出工程の後にそのマトリックスに展元に必要な炭素粒子が一様に分布して既に貯えられている高純度 SiO2 ガラス体が得られる。SiO2 骨格中の炭素粒子の緊密な痰蝕によつてアーク中の定電的な悪元が行われる。

本発明による方法の主要な工程は図に示された 流れ図から明らかである。

4. 図面の簡単な説明

図は本発明による方法の工程を示す流れ図で ある。

(6)(克) 代理人 併理小 深村 一茂

